

(部門共通・運要 5-1-5)

(公募掲載様式)

委員会委員公募掲載様式

委員会名 (所属部門) 【技術委員会】		テーラーメイドによるコンポジット絶縁材料開発の進展と応用 技術調査専門委員会 (A部門) 【誘電・絶縁材料技術委員会】	委員会での調査・検討項目の概要，委員長のメッセージ等 (100 字程度)
設置期間		令和 2 年 1 月～令和 4 年 12 月	ポリマー系コンポジット絶縁材料において、下記の調査活動を行う予定です。 1) 新しい材料設計手法の可能性 (マテリアルズ・インフォマティクス など) 2) 3D プリンターによる材料創製など、テーラーメイド絶縁材料とその特性発現メカニズム 3) 電力機器・ケーブル，および電子機器への応用展開 (138 文字)
委員長名 (所属)		今井隆浩 (東芝インフラシステムズ)	
委員会開催頻度		4 回／年 (計 1 2 回)	
問合せ・ 公募 受付 先	氏名 (所属)	今井隆浩 (東芝インフラシステムズ)	
	電話	042-333-2548	
	FAX	042-340-8060	
	E-mail アドレス	takahiro2.imai@toshiba.co.jp	
応募いただきたい方の専門分野， 経験など		・誘電・絶縁材料 ・ポリマー系コンポジット材料 (ナノコンポジットを含む) ・マテリアルズ・インフォマティクス などにご興味のある人	
応募締切		令和 2 年 3 月 31 日	
協同研究委員会の場合の委員の負担			円／年